

樹脂絶縁基板内蔵パワーモジュールに放熱絶縁シートが採用

2026年1月15日

住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鍛治屋 伸一）は、業界トップクラスの放熱性と絶縁性を兼ね備えた放熱絶縁シートを開発しました。本製品は、パワーモジュールに使用される従来のセラミック基板の代替を可能にし、株式会社デンソーの車載インバーター内パワーモジュールに使用される日本発条株式会社製の樹脂絶縁基板の絶縁層として採用されましたことをお知らせします。

開発の背景

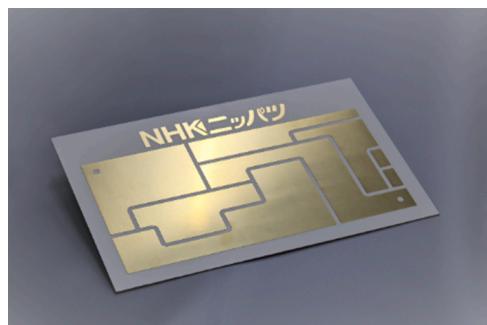
パワーモジュールは電力変換・制御システムの中核を担う重要なデバイスであり、産業機器、自動車産業、再生エネルギー分野から民生用途まで幅広く活用されています。近年、SiCパワー半導体の採用により、さらなる高性能化が進んでいます。特に自動車産業ではEVやPHEVのインバーター、DC-DCコンバーターなどにパワーモジュールが広く使用されており、車両の航続距離延長や電費改善、CO₂排出抑制などに貢献しています。

電動車が進化するにつれて、パワーモジュールの大電流、高電圧化が要求される一方で、発生する熱への対策が必須となります。当社では、パワーモジュール部材として要求される高放熱・高絶縁に対応する放熱絶縁シートの開発を2018年より本格的に開始し、量産化を進めてきました。



画像提供：株式会社デンソー

金属基板が採用されたパワーモジュール（左）とインバーター（右）



画像提供：日本発条株式会社

樹脂絶縁材を用いた金属基板（イメージ）

* 実際の量産製品とは異なるイメージ画像です。

放熱絶縁シートBLA-6051について

本製品は高い熱伝導性/高い電気絶縁性を有する熱硬化樹脂接着シートであり、樹脂絶縁基板の絶縁層として用いることでセラミックス基板からの代替を可能にします。当社では、熱伝導性の高い自社設計の樹脂を開発し、放熱絶縁シートに配合することで以下の5つの特長を実現しました。

1. 業界最高クラスの熱伝導特性

高放熱樹脂+BNフィラー配向制御技術により、窒化ケイ素（AMB基板）相当の低熱抵抗化を樹脂絶縁基板で実現しました。この高い放熱性により、電子機器や産業機器の熱管理性能を向上し、温度上昇を抑制することで製品の信頼性を大幅に向上させることを可能にしています。

2. 高耐電圧性能

電子機器に欠かせない絶縁性能を備え、安全性を確保しています。これにより、高電圧環境下でも安心して使用できる仕様になっています。

3. 薄膜化の実現

樹脂材料の特性を活かし、薄膜化を可能にしています。軽量化や設計の自由度向上に貢献し、次世代製品への応用範囲を広げます。

4. 反りの少ない寸法安定性

150°C以上での連続動作に耐えうる耐熱性を持ち、セラミックス基板に比べ半導体チップの実装工程及びパワーモジュール製品での反りに優れた特性を有しています。パワーモジュール構造の設計自由度を向上し、実装工程の簡略化やモジュール反りに起因する歩留向上に貢献いたします。

5. セラミック基板の代替が可能

セラミック基板を樹脂絶縁基板に代替することでコスト削減が期待できるうえ、樹脂の強みを活かした特性を付与することで、コスト削減と高性能の両立を実現します。これにより、セラミック基板が抱えていた課題を解決します。



放熱絶縁シートBLA-6051

今後の計画

現在、自動車用途を中心に販売を増やしており、産業用インバーター、再生エネルギー、FAなど用途を拡げていくとともに、2035年までに100億円の売上規模への事業成長を目指しています。

関連情報



放熱絶縁シート



高機能プラスチック事業

[樹脂絶縁基板内蔵パワーモジュールに放熱絶縁シートが採用 \(PDF 517KB\)](#)

本件に関するお問い合わせ

住友ベークライト株式会社 放熱材料事業開発部
TEL: 03-5462-4262

[お問い合わせフォームはこちらから](#)

閉じる

[トピックス](#)

[2026年](#)

[2025年](#)

[2024年](#)

会社情報

サステナビリティ

IR情報

製品情報

社長メッセージ

会社概要

企業理念

内部統制システム構築の基本方針

役員一覧

沿革

経営組織図

事業所・工場一覧

国内関連会社一覧

海外関連会社一覧

購買取引について

トピックス

広告活動

トップメッセージ

対話でつながる未来

住友ベークライトのサステナビリティ

サステナビリティトピックス

環境

社会

ガバナンス

統合報告書・サステナビリティレポート

データ集

ビオトープ

コンプライアンス通報制度について

社長メッセージ

財務経理役員メッセージ

経営方針

セグメント別事業概況

株式情報

財務情報

IRライブラリー

統合報告書

株主総会情報

IRイベント

インデックスへの組み入れ・外部機関からの評価

採用情報

研究開発

研究開発方針

研究所一覧

外部発信技術

知的財産部の取り組み



[プライバシーポリシー](#) [サイトポリシー](#) [サイトマップ](#) [よくあるご質問](#) [お問い合わせ・資料請求](#)

Copyright © Sumitomo Bakelite Co., Ltd.